

广州方邦电子股份有限公司 2021年第一季度报告正文

一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

Table with financial data: 资产负债表, 利润表, 现金流量表, 所有者权益变动表. Columns include 项目, 本报告期末, 上年度末, 本报告期末比上年度末增减(%)

非经常性损益项目和金额

Table with 2 columns: 项目, 金额. Rows include 非流动资产处置损益, 计入当期损益的政府补助, etc.

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股持股情况表

Table with 6 columns: 股东名称(全称), 期末持股数量, 比例(%), 持有有限售条件的股份数量, 质押或冻结情况, 股东性质

2.3 截止报告期末的优先股股东、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股持股情况表

Table with 6 columns: 股东名称(全称), 期末持股数量, 比例(%), 持有有限售条件的股份数量, 质押或冻结情况, 股东性质

2.4 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

Table with 5 columns: 项目, 2021年3月31日, 2020年12月31日, 增减比例, 说明. Rows include 营业收入, 营业成本, 存货, etc.

广州方邦电子股份有限公司关于公司开展期货套期保值业务的公告

本公司董事局及各高级管理人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、开展套期保值业务的必要性
1. 开展套期保值业务的必要性
2. 开展套期保值业务的风险及应对措施

二、套期保值业务的基本情况
1. 套期保值业务的基本情况
2. 套期保值业务的风险及应对措施

三、套期保值业务的内部控制
1. 套期保值业务的内部控制
2. 套期保值业务的风险及应对措施

四、专项意见说明
(一) 独立董事意见
(二) 监事会意见
(三) 保荐机构意见

五、其他事项
1. 其他事项
2. 其他事项

六、备查文件
1. 备查文件
2. 备查文件

七、备查文件
1. 备查文件
2. 备查文件

八、备查文件
1. 备查文件
2. 备查文件

九、备查文件
1. 备查文件
2. 备查文件

十、备查文件
1. 备查文件
2. 备查文件

十一、备查文件
1. 备查文件
2. 备查文件

十二、备查文件
1. 备查文件
2. 备查文件

十三、备查文件
1. 备查文件
2. 备查文件

十四、备查文件
1. 备查文件
2. 备查文件

十五、备查文件
1. 备查文件
2. 备查文件

十六、备查文件
1. 备查文件
2. 备查文件

十七、备查文件
1. 备查文件
2. 备查文件

十八、备查文件
1. 备查文件
2. 备查文件

十九、备查文件
1. 备查文件
2. 备查文件

二十、备查文件
1. 备查文件
2. 备查文件

二十一、备查文件
1. 备查文件
2. 备查文件

二十二、备查文件
1. 备查文件
2. 备查文件

二十三、备查文件
1. 备查文件
2. 备查文件

二十四、备查文件
1. 备查文件
2. 备查文件

二十五、备查文件
1. 备查文件
2. 备查文件

二十六、备查文件
1. 备查文件
2. 备查文件

二十七、备查文件
1. 备查文件
2. 备查文件

二十八、备查文件
1. 备查文件
2. 备查文件

二十九、备查文件
1. 备查文件
2. 备查文件

三十、备查文件
1. 备查文件
2. 备查文件

三十一、备查文件
1. 备查文件
2. 备查文件

三十二、备查文件
1. 备查文件
2. 备查文件

三十三、备查文件
1. 备查文件
2. 备查文件

三十四、备查文件
1. 备查文件
2. 备查文件

三十五、备查文件
1. 备查文件
2. 备查文件

三十六、备查文件
1. 备查文件
2. 备查文件

三十七、备查文件
1. 备查文件
2. 备查文件

三十八、备查文件
1. 备查文件
2. 备查文件

三十九、备查文件
1. 备查文件
2. 备查文件

四十、备查文件
1. 备查文件
2. 备查文件

四十一、备查文件
1. 备查文件
2. 备查文件

四十二、备查文件
1. 备查文件
2. 备查文件

四十三、备查文件
1. 备查文件
2. 备查文件

四十四、备查文件
1. 备查文件
2. 备查文件

四十五、备查文件
1. 备查文件
2. 备查文件

智能手机厂商、半导体芯片厂商以及新能源汽车厂商等

PCB作为“电子产品之母”，是智能终端产品的核心载体。随着5G通信、消费电子、汽车电子等行业的快速发展，PCB市场规模逐年扩大。根据Prismark的统计，2020年全球PCB产值已超600亿美元，在总体体量不断扩大的同时，还呈现出技术不断升级的特点。

一方面，电子专用材料的研发及制造是一个复杂的系统工程，涉及的材料种类、生产工艺、品质控制均较为复杂，同时下游应用市场对产品提出更高技术要求，企业必须不断研发新工艺，不断升级、改善自主研发能力和原有材料。随着技术的进步，产品升级换代不断加快，具备一定技术实力的企业才能在激烈的市场竞争中脱颖而出。

另一方面，电子专用材料的研发及制造是一个复杂的系统工程，涉及的材料种类、生产工艺、品质控制均较为复杂，同时下游应用市场对产品提出更高技术要求，企业必须不断研发新工艺，不断升级、改善自主研发能力和原有材料。随着技术的进步，产品升级换代不断加快，具备一定技术实力的企业才能在激烈的市场竞争中脱颖而出。

目前，国内电子专用材料行业整体仍处于追赶阶段，与国际先进水平相比，在材料性能、生产工艺、品质控制等方面仍存在一定差距。但随着国内企业不断加大研发投入，提升自主创新能力，未来有望在部分领域实现突破，缩小与国际先进水平的差距。

未来，随着5G通信、消费电子、汽车电子等行业的快速发展，PCB市场规模将继续保持高速增长。国内企业应抓住机遇，加大研发投入，提升自主创新能力，实现从“中国制造”向“中国创造”的转变，提升在国际市场的竞争力。

同时，随着全球环保意识的增强，绿色制造已成为企业发展的必然选择。国内企业应积极响应国家号召，加大环保投入，提升绿色制造水平，实现可持续发展。

总之，电子专用材料行业具有广阔的发展前景。国内企业应加大研发投入，提升自主创新能力，实现从“中国制造”向“中国创造”的转变，提升在国际市场的竞争力。



4.4 报告期末公司无控股股东及实际控制人。报告期内，公司无控股股东及实际控制人。

报告期内，公司无控股股东及实际控制人。报告期内，公司无控股股东及实际控制人。

报告期内，公司无控股股东及实际控制人。报告期内，公司无控股股东及实际控制人。